
IEEE Sendai LMAG 2026 年第 1 回総会・第 1 回講演会

■日時：2026 年 3 月 31 日（火） 15:00～16:30

■会場：現地会場とオンライン併用のハイブリッド開催

<現地会場> 東北大学電気通信研究所 6 階 M602 号室（仙台市青葉区片平 2-1-1）

<https://www.riec.tohoku.ac.jp/ja/top/access/>

■プログラム

1. IEEE Sendai LMAG 第 1 回総会（15:00～15:10）

2026 年役員紹介, 2026 年活動計画

2. IEEE Sendai LMAG 第 1 回講演会（15:20～16:30）

「ハードウェアセキュリティ技術の最新動向」

講演者：本間 尚文 氏（東北大学電気通信研究所）

<講演概要>

ハードウェアセキュリティは、ハードウェア層において暗号技術をはじめとするセキュリティ機能をいかに実現するかを扱う研究領域として発展してきた。近年では、AI や量子計算機といった分野の急速な進展に加え、サプライチェーンリスクの顕在化を背景として、その重要性は今後ますます高まると予想される。本講演では、ハードウェアセキュリティ分野を概説するとともに、同技術が今後どのような方向へ展開していくのかについて最新の研究事例を交えて紹介する。

※講演会終了後、懇親会（有料）を開催します。

参加希望の方は現地参加用フォームにてお申込み下さい。

■参加申込方法：事前のお申込みをお願いいたします。

<現地参加登録フォーム> <https://forms.gle/tCdJtEm13wgXbZVAA>

<オンライン参加登録フォーム>

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VHBC-YpmRJKB-EdMjWtMZg

■申込期限：2026 年 3 月 20 日（金）※定員に達した場合は受付を終了します。

■参加定員：現地参加 20 名、オンライン参加 100 名

■参加費：講演会は無料

■問合せ先：亀山 充隆 IEEE（IEEE Sendai LMAG Chair）

michitaka.kameyama.c2[at]tohoku.ac.jp

※メール送信の際には、[at]を@に置き換えてください。